

一般財団法人電子回路基板技術振興財団

2018 年度助成事業

・・・募集のご案内・・・

一般財団法人電子回路基板技術振興財団より、2018 年度の助成事業に関して、次のとおり募集のご案内をいたします。

1. 助成対象

電子回路基板技術に関する基礎技術、応用技術及び生産技術に係る

- (1) 調査・研究への助成
- (2) 研究発表会、シンポジウムなどの開催への助成
- (3) 国際交流促進（海外で開催される研究発表会などへの出席、海外の研究者・技術者の国内招聘など）への助成

2. 助成金額

- (1) 調査・研究への助成金額は 100 万円を基準としますが、その内容によって増減されることがあります。
- (2) 研究発表会、シンポジウムなどの開催への助成金額は 50 万円を基準としますが、その内容によって増減されることがあります。
- (3) 国際交流促進への助成金額は 20 万円を上限とし、出張先地域等その内容によって決定されます。

3. 募集期間

2018 年 10 月 1 日から同年 11 月 15 日までの 1.5 ヶ月間。

4. 応募資格

大学、高等専門学校、国公立研究機関などの機関・団体、またはこれらに所属する研究者など。

5. 応募方法

応募要領及び申請書は、本財団ホームページよりダウンロードするか、e メール・電話などで本財団事務局宛ご請求いただければ送付いたします。

本財団所定の申請書に必要書類を添えて本財団埼玉事務所宛てにご郵送願います。

6. その他

助成事業に関してのご質問等は、下記事務局（埼玉事務所）宛てお問い合わせください。（本年度からお問合せ先が変更となりましたのでご注意ください。）

〒354-8580 埼玉県入間郡三芳町藤久保 1106

一般財団法人電子回路基板技術振興財団 埼玉事務所

TEL/FAX:049-293-9621

又は TEL:049-266-7000（日本シイエムケ（株）SE センター総務部）

URL:<http://www.ecb-zaidan.or.jp>

e-mail:jimukyoku@ecb-zaidan.or.jp 又は yutaka_ishii@cmk.co.jp

・財団設立の目的

本財団は、電子回路基板技術における生産技術及び応用技術の基礎的、独創的研究に対して助成・顕彰するとともに国際交流などを通じて、電子回路基板技術の振興を図ることを目的としております。

・財団の概要

設 立	2002 年 9 月
所管官庁	内閣府
理 事 長	高井 建郎
基 本 金	775,000 千円